LUMINOUS DEVICE AND DRIVING METHOD THEREFOR

Publication number: JP2002169511

Publication date: 2002-06-14

Inventor: TANADA YOSHIFUMI

Applicant: SEMICONDUCTOR ENERGY LAR

Classification:

- International: H05B33/08; G09F9/30; G09G3/20; G09G3/30;

H01L27/32; H01L51/50; H05B33/14; H05B33/02; G09F9/30; G09G3/20; G09G3/30; H01L27/28; H01L51/50; H05B33/14; (IPC1-7): G09G3/30; G09F9/30; G09G3/20; H05B33/08; H05B33/14

- European:

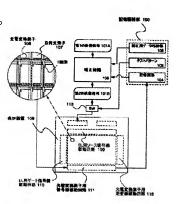
Application number: JP20010278722 20010913

Priority number(s): JP20010278722 20010913; JP20000283584 20000919

Report a data error here

Abstract of JP2002169511

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a luminous device which has a function of correcting an decrease in luminance of luminous elements in a pixel part and is able to display a uniform screen without uneven luminance, SOLUTION: When a power source is switched on, the luminous device displays a specific test pattern, and detects the luminance by a photoelectric transducing element 106 arranged on each pixel and stores it in a storage circuit 104. Following it, a correction circuit 195 corrects a 1st video signal 101A according to the deficiency from the standard luminance (luminance of a normal luminous element at the same gradation stored beforehand), and obtains a 2nd video signal 101B. A display 108 displays a video using the 2nd video signal 101B.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(51) Int.Cl.7

G 0 9 G 3/30

G 0 9 F 9/30

G 0 9 G 3/20

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

FΙ

G09F 9/30

G 0 9 G 3/20

G 0 9 G 3/30

(11)特許出屬公園番号 特開2002-169511 (P2002-169511A)

(43)公開日 平成14年6月14日(2002.6.14)

テーマコート*(参考)

K 3K007

365Z 5C080

624B 5C094

| 0 0 0 0 0,00 | 0 2 1 | G 0 9 G 3/20 | 024B 5C094 | |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | 6 4 1 | | 641P | |
| | 6 4 2 | | 6 4 2 B | |
| | 審查請求 | 未請求 請求項の数24 OL | . (全 23 頁) 最終頁に続く | |
| (21)出願番号 | 特顧2001-278722(P2001-278722) | 2001-278722) (71) 出願人 000153878 | | |
| | | 株式会社半導体エネルギー研究所 | | |
| (22) 出願日 | 平成13年9月13日(2001.9.13) | 神奈川県厚木市長谷398番地 | | |
| | | (72)発明者 棚田 好文 | | |
| (31)優先権主張番号 | 特顧2000-283584(P2000-283584) | 神奈川県厚木 | 木市長谷398番地 株式会社半 | |
| (32)優先日 | 平成12年9月19日(2000, 9, 19) | 導体エネルコ | | |
| (33)優先権主張国 | 日本 (JP) | | BOO ABO2 ABO5 AB17 BAO6 | |
| | | | A01 CB01 DA00 DB03 EB00 | |
| | | | A01 | |
| | | 1 | A06 BB05 D005 DD29 EE28 | |
| | | 1 | | |
| | | | F11 JJ01 JJ02 JJ06 KK02 | |
| | | | K43 KK47 | |
| | | | 403 AA53 AA55 BA03 BA27 | |
| | | B _i | 431 CA19 EA04 EA07 | |

(54) [発明の名称] 自発光装置およびその駆動方法

離別記号

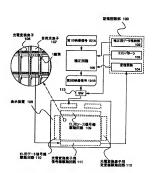
365

624

(57)【要約】

【課題】 画素部における自発光素子の輝度低下を補正 する機能を有し、輝度ムラのない均一な画面表示の出来 る自発光装置を提供する。

【解決手段】 電源投入時、特定のテストパターンを表 示して、各画素に配置された光電変換素子106によっ て輝度を検出し、記憶回路104に格納する。続いて、 基準輝度(あらかじめ記憶されている、同階調における 正常な自発光素子の輝度)からの不足分に応じて、補正 回路105は第1の映像信号101Aを補正し、第2の 映像信号101Bを得る。第2の映像信号101Bによ って、表示装置108において映像の表示を行う。



【特許請求の範囲】

【請求項1】映像信号を入力して映像を表示する自発光 装置において。

各画素の自発光素子の輝度を検出する手段と、

前記輝度を記憶する手段と、

前記記憶された輝度に応じて前記映像信号を補正する手段とを有し、 前記補正された映像信号を用いて映像を表示することを

的記憶止された映像信号を用いて映像を表示することを 特徴とする自発光装置。

【請求項2】映像信号を入力して映像を表示する自発光 装置において、

各画素の自発光素子の輝度を検出する光電変換素子と、 前記光電変換素子によって検出された前記各画素の自発

光素子の輝度を記憶する記憶回路と、 前記記憶された各画素の自発光素子の輝度に応じて第1

の映像信号の補正を行い、第2の映像信号を出力する信 号補正部と、を有する輝度補正装置と、 前記第2の映像信号によって映像の表示を行う表示装置

制記第2の映像信号によって映像の表示を行う表示装置 と、を有することを特徴とする自発光装置。

【請求項3】映像信号を入力して映像を表示する自発光 装置において、

各画素の自発光素子の輝度を検出する、j×k個(j、 kは自然数)の光電変換素子と、

前記光電変換素子によって検出された前記各画素の自発 光素子の輝度を記憶する記憶と、

前記記憶された各画素の自発光素子の輝度に応じて第1 の映像信号の補正を行い、第2の映像信号を出力する信 号補正部と、を有する輝度補正装置と、

前記第2の映像信号によって映像の表示を行う、j×k 画素を有する表示装置と、を有することを特徴とする自 発光装置。

【請求項4】請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の自発光装置において

nビット (nは自然数、 $n \ge 2$) 階調の表示を行う自発 光装置は、n+mビット (mは自然数) の信号処理を行 う駆動回路を有し、

輝度の低下を生じていない自発光素子を有する画素は、 ロビットの映像信号によって階調の表示を行い。

輝度の低下を生じた自発光素子を有する画素には、nビットの映像信号に対し、mビットの信号を用いて映像信号の補正を行うことによって、

前記輝度の低下を生じていない自発光素子と、前記輝度 の低下を生じた自発光素子との間で等しい輝度を得ることを特徴とする自発光素子

【請求項5】請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の自発光装置において、

前記補正手段は、輝度の低下を生じた自発光素子を有す る画業に書き込まれる映像信号には、輝度の低下の生じ ていない自発光素子を有する画素に書き込まれる映像信 号に対し、相対的に加算処理を行うことを特徴とする自

発光装置。

【請求項6】請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の自発光装置において、

前記補圧手段は、表示施朗内において、類接の底下の小 さい自発光素子を有する画素あるいは類接の低下を生じ ていない自発光素子を有する画素と書き込まれる映像信 号には、最も輝度の低下の大きい自発光素子を有する画 素に書き込まれる映像信号に対し、相材的に減算処理を 行うことを特徴とする自発光差器。

【請求項7】請求項1乃至請求項6のいずれか1項に記載の自発光装置において、

前記記憶手段はスタティック型記憶回路(SRAM)を 用いることを特徴とする自発光装置。

【請求項8】請求項1乃至請求項6のいずれか1項に記載の自発光装置において、

前記記憶手段はダイナミック型記憶回路 (DRAM) を 用いることを特徴とする自発光装置。

【請求項9】請求項1乃至請求項6のいずれか1項に記載の自発光装置において

前記記憶手段は強誘電体記憶回路(FeRAM)を用いることを特徴とする自発光装置。

【請求項10】請求項1乃至請求項6のいずれか1項に 記載の自発光装置において、

前記記憶手段は電気的に書き込み、読み出し、消去が可能な不揮発性メモリ(EEPROM)を用いることを特徴とする自発光装置。

【請求項11】請求項1乃至請求項10のいずれか1項 に記載の自発光装置において、

前記輝度検出手段として、前記光電変換素子にはPN型 フォトダイオードを用いることを特徴とする自発光装 置。

【請求項12】請求項1乃至請求項10のいずれか1項 に記載の自発光装置において、

前記輝度検出手段として、前記光電変換素子にはPIN型フォトダイオードを用いることを特徴とする自発光装 電。

【請求項13】請求項1乃至請求項10のいずれか1項 に記載の自発光装置において。

前記輝度検出手段として、前記光電変換素子にはアバラ ンシェ型フォトダイオードを用いることを特徴とする自 発光装置。

【請求項14】請求項1乃至請求項13のいずれか1項 に記載の自発光装置において、

前記検出手段と、前記記憶手段と、前記補正手段とは、 前記自発光装置の外部の回路によって構成されることを 特徴とする自発光装置。

【請求項15】請求項1乃至請求項13のいずれか1項 に記載の自発光装置において、

前記検出手段と、前記記憶手段と、前記補正手段とは、 前記自発光装置と同一の絶縁体上に形成されることを特 徴とする自発光装置。

【請求項16】請求項1乃至請求項15のいずれか1項 に記載の自発光装置において、

前記自発光装置はELディスプレイであることを特徴と する自発光装置。

【請求項17】請求項1乃至請求項15のいずれか1項 に記載の自発光装置において.

前記自発光装置はPDPディスプレイであることを特徴 とする自発光装置。

【請求項18】請求項1乃至請求項15のいずれか1項 に記載の自発光装置において、

前記自発光装置はFEDディスプレイであることを特徴 とする自発光装置。

【請求項19】映像信号を入力して映像を表示する自発 光装置の駆動方法であって

各画素の自発光素子の輝度を検出し、

前記検出した各画素の自発光素子の輝度を記憶し、

前記記憶された、各画素の自発光素子の輝度と基準緩度 との差に応じて第1の映像信号の補正を行い。第2の映 像信号を出力し、

前記第2の映像信号を用いて映像の表示を行うことを特 徴とする自発光装置の駆動方法。

【請求項20】映像信号を入力して映像を表示する自発 光装置の駆動方法であって、

光電変換素子によって各画素の自発光素子の輝度を検出

前記光電変換素子によって検出された前記各画素の自発 光素子の輝度を、記憶回路において記憶し、

前記記憶回路に記憶された、各画素の自発光素子の輝度 と基準輝度との差に応じて、信号補正部において第1の 映像信号の補正を行い、第2の映像信号を出力し、

前記第2の映像信号を用いて映像の表示を行うことを特 徴とする自発光装置の駆動方法。

【請求項21】請求項19または請求項20に記載の自 発光装置の駆動方法において

nビット(nは自然数, n≥2)階調の表示を行う自発 光装置は、n+mビット(mは自然数)の信号処理を行 う駆動回路を有し、

輝度の低下を生じていない自発光素子を有する画素は、 nビットの映像信号によって階調の表示を行い。

類度の低下を生じた自発光素子を有する画素には n ビ ットの映像信号に対し、mビットの信号を用いて映像信 号の補正を行うことによって、

前記輝度の低下を生じていない自発光素子と、前記輝度 の低下を生じた自発光素子との間で等しい輝度を得るこ とを特徴とする自発光装置の駆動方法。

【請求項22】請求項19乃至請求項21のいずわか1 項に記載の自発光装置の駆動方法において、

前記補正手段は、輝度の低下を生じた自発光素子を有す る画素に書き込まれる映像信号には、輝度の低下の生じ

ていない自発光素子を有する画素に書き込まれる映像信 号に対し、相対的に加算処理を行うことを特徴とする自 発光装置の駆動方法。

【請求項23】請求項19乃至請求項21のいずわか1 項に記載の自発光装置の駆動方法において、

前記補正手段は、表示範囲内において、輝度の低下の小 さい自発光素子を有する画素あるいは輝度の低下を生じ ていない自発光素子を有する画素に書き込まれる映像信 号には、最も輝度の低下の大きい自発光素子を有する画 素に書き込まれる映像信号に対し、相対的に減算処理を 行うことを特徴とする自発光装置の駆動方法。

【請求項24】請求項1乃至請求項23のいずわか1項 に記載の、自発光装置または自発光装置の駆動方法を用

いることを特徴とする電子機器。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は 白発光装置 特に アクティブマトリクス型自発光装置に関する。その中で 特に、画素部に有機エレクトロルミネッセンス(EL) 素子を始めとする自発光素子を用いたアクティブマトリ クス型自発光装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、ガラス基板等の絶縁体トに半導体 薄膜を形成した自発光装置、特に薄膜トランジスタ (以 下TFTと記す)を用いたアクティブマトリクス型白発 光装置の普及が顕著となっている。TFTを使用したア クティブマトリクス型自発光装置は、マトリクス状に配 置された画業部に数十万から数百万のTFTを右してお り、各画素の電荷を制御することによって画像の表示を 行っている。

【0003】さらに最近の技術として、画素を構成する 画素TFTの他に、画素部の周辺にTFTを用いて駆動 回路を同時形成するポリシリコンTFTに関する技術が 発展してきており、装置の小型化、低消費電力化に大い に貢献し、それに伴って、近年その応用分野の拡大が著 しいモバイル機器の表示部等に、自発光装置は不可欠な デバイスとなってきている.

【0004】また、LCD(液晶ディスプレイ)に替わ るフラットディスプレイとして、有機EL等の自発光材 料を応用した自発光装置が注目を集めており、活発な研 究が行われている。

【0005】図15(A)に、通常の自発光装置の概略 を示す。本明細書においては、自発光素子の一例とし

て、有機EL素子(以降、単にEL素子と記す)を用い て説明する。絶縁体(例えばガラス等)の基板1501 の中央に画素部1504が配置されている。画素部15 04には、ソース信号線、ゲート信号線に加え、E.L.素 子に電流を供給するための電流供給線1505が配置さ れている。画素部1504の上側には、ソース信号線を 制御するための、ソース信号線駆動回路1502が、画

業部1504の左右には、ゲート信号線を制御するため の、ゲート信号線原動回路1503が配置されている。 なお、図15(4)においては、ゲート信号線原動回路 1503は、画楽部の左右呼順に配置されているが、これは片側のみに配置しても良い、ただし、両側配置とさるといっ、大だし、両側配置とさることにより、駆動効率、信頼性の画から見て望ましい、ソース信号線原動回路1503かの信号の入力は、外部からフレキシブルブリント基版(Flexible Print Gircuit: FPC) 1506を終で行かれる。

【0006】図15(A)内、点線枠1500で囲まれ た部分の拡大図を図15(B)に示す。画素部は、この 図に示すように各画素がマトリクス状に配置されてい る。図15(B)中、さらに点線枠1510で囲まれた 部分が1画素であり、ソース信号線1511、ゲート信 号線1512、電流供給線1513、スイッチング用T FT1514, EL駆動用TFT1515, 保持容量1 516、EL素子1517等を有している。 【0007】次に、同図15(B)を参照して、アクテ ィブマトリクス型自発光装置の動作について説明する。 まず、ゲート信号線1512が選択されると、スイッチ ング用TFT1514のゲート電板に電圧が印加され、 スイッチング用TFT1514が導通状態になる。する と、ソース信号線1511の信号(電圧信号)が保持容 量1516に電荷として蓄積される。保持容量1516 に蓄積された電荷によって、EL駆動用TFT1515 のゲート・ソース間電圧 V_{GS} が決定し、保持容量151 6の電圧に応じた電流がEL駆動用TFT1515とE L素子1517に流れる。その結果、EL素子1517 が発光する。

[0008] EL帯子1517の輝度、つまりEL帯子1517を流れる電流量は、EL駆動用下FT1515のソース・ドレイン間を流れる電流量はで等しく、EL駆動用下FT151515のソース・ドレイン間を流れる電流量に等しく、EL駆動用下FT151507%。こは、保持容量、1516で現下をあり、それはソース信号線、1511に入力される信号(電圧)である。つまり、ソース信号線1511に入力される信号(電圧)を制算することによって、EL帯子1517の頻度を制算する。最後に、ゲート信号線1512を非過度が開ビして、スペッチング用下FT1514を非常過程能にする。その時、保持容量1516に滞備された電高は保持される。よって、EL駆動用下FT15150V。stは、そのまま保持され、Vasに応じた電流が、EL駆動用下FT15150V。stは、そのまな保持をは、Vasに応じた電流が、EL駆動用下FT15150V。また、そのまな保持をは、Vasに応じた電流が、EL駆動用下FT15150V。また、そのまな保持をは、Vasに応じた電流が、EL駆動用下FT15150V。またいた電流が、EL駆動用下FT15150V。またのまな保持をは、Vasに応じた電流が、EL駆動用下FT15150V。

【0009】EL素子の解動等に関しては、SID99 Dige st: P372:"Current Status and future of Light-Emi tting Polymer Display Driven by Poly-Si TFT, ASIA DISPLAY98: P217:"High Resolution Light Emitting Polymer Display Driven byLow Temperature Polysiil con Thin Film Transistor with Integrated Driver", Euro Display99 Late Ness: P27:"3.8 Green OLED wi th Low TemperaturePoly-Si TFT"などに報告されてい z

【0010】次に、EL業子1517の帰調表示の方式について達べる。前途のような、EL駆動用下下15 15のゲート・ツース間電圧や45によってEL集子15 17の輝度を制御するアナログ開調方式は、EL駆動用 下FT1515の電流特性の対ちつきに弱いという欠点 がある。つまり、EL駆動用下FT15の電流特性 が異なると、同じゲート電圧を印可しても、EL駆動用 下FT1515とBL業子1517を流れる電流磁が突 わってしまう、その結果、EL素子1517の輝度、つ シ別報が変わってしまう。

【0011】そこで、EL駆動用TFT1515の特性 ばらつきの影響を小さくし、均一な画面を得るために、 デジタル階調方式と呼ぶ方式が考案されている。この方 式は、EL駆動用TFT1515のゲート・ソース間電 圧の絶対値 | Vos | が点灯開始電圧以下の状態 (ほとん ど電流が流れない)と、輝度飽和電圧よりも大きい状態 (最大に近い電流が流れている)、という2つの状態で 階調を制御する方式である。この場合、EL駆動用TF T1515の | Vcc | を輝度飽和電圧よりも十分大きく しておけば、EL駆動用TFT1515の電流特性がば らついても、電流値は I MAX に近くなる。よって、EL 駆動用TFT1515のばらつきの影響を非常に小さく 出来る。以上のように、ON状態(最大電流が流れてい るため明るい)とOFF状態(電流が流れないため暗 い)の2つの状態で階調を制御するため、この方式はデ ジタル陸調方式と呼ばれている。

【0012】しかしながら、デジクル階割方式の場合、 この方法では2階割しか表示できない。そこで、別の方 式と組み合わせて、多階割化を図る技術が複数提案され ている。

【0013】多階割化を図る方式の一つとして、時間 動力式がある。即間限置方式とは、足し業子1517が 点灯している時間を制御して、その点灯時間の長短によって隔消を出す方式である。つまり、1フレール期間 で、機数のサプンレール開間に分別し、点灯しているサ ブンレーム期間の数や長さを制御して、階調を表現して

【0014】図9を参照する。図9は、時間階調方式の タイミングチャートを簡単に示している。フレーム周波 数を60[Hz]とし、時間階調方式によって3ビットの 階調を得る例である。

【0015】図9(A)に示すように、1フレーム期間 を、階調ビット数分のサブフレーム期間に分割する。こ こでは3ビットであるので、3つのサブフレーム期間 下₁〜SF₈に分割している。1つのサブフレーム期間 は、さらにアドレス期間(Ta,)とサステイン(点 灯 別開 (T s.) に分けられる(図20 (8))、S F,でのサステイン開聞を下s,と呼ぶことにする。SF 。 SF,の場合においても同様に、T s.。T s.。 t s.。 ことにする。 T F レス期間 T a. で T a.は、それぞれ1 フレームケの映像信号を画家に書き込む期間であるので、いずれのサブンレーA開間においても長さが多しい。 サステイン期間は、ここではT s.: T s. = 2:: 2!: 2!= 4!: 2:1 というように、2のべき要のサイキョス・

【0016】階調表示の方法としては、Ts₁からTs₂ までのサステイン (点灯) 期間において、EL素子を点 灯させるか点灯させないかのいずれかの状態に制御する ことにより、1フレーム期間内の総点灯時間の長短によ って輝度を制御している。この例では、点灯するサステ イン(点灯)期間の組み合わせにより、図9(B)に示 すように、2°=8通りの点灯時間の長さを決定するこ とが出来るため、0 (全黒表示)~7 (全白表示)まで の8階調を表示できる。時間階調方式においては、以上 のようにして階調表現を行う。もちろん、カラー表示の 自発光装置においても、同様の階調表現が可能である。 【0017】さらに階調数を増やす場合は、1フレーム 期間の分割数を増やしていけばよい。1フレーム期間を n個のサブフレームに期間に分割した場合、サステイン (点灯)期間の長さの比率はTs₁:Ts₂:····· $T s_{(n-1)} : T s_n = 2^{(n-1)} : 2^{(n-2)} : \cdots$ 21:20となり、20通りの階調を表現することが可能 となる。なお、サブフレーム期間の順番は、SF1~S F。までがランダムに現れるようにしても良い。なお、 必ずしもサステイン(点灯)期間の長さの比を2のべき 乗としなくても、階調表現は可能である。 [0018]

【発明が解決しようとする課題】ところで、EL素子等の自発光素子を用いた自発光装置に関する問題点について述べる。前述のように、EL素子が点灯している期間は、常に電流が維持され、EL素子自体の性質が実化し、これを原因として算度特性が変化する。つまり、劣化したEL素子と劣化していないEL素子とさは、同じ電流供給率から同じ電圧で電流を供給したとしても、全の類数に差が生ずることになる。

[0019] 具体例を挙げて説明する。図10(ハ) は、自発光装置を用いた情報等は機構等のディスアレイ 画面であり、操作用のアイコン等1001が表示されて いる、通常、このようを機器の用途では、図10(ハ) に示すような登出 無表示の場合が大きい、このとき、背 景よりも明るい色 (暗調) でアイコン等が表示されてい るとすると、アイコン等が表示されている部分の画楽に おけるEし業子は、背景未示能分のEし業子よりも長い 時間点灯していることになるため、より遠く等化が進行 する。 【0020】このような条件でEL集平の多化が進行したとする。条化後の自発光装置の表示網を関10(B)(C)に示す。ます、図10(B)のような無失表の場合であるが、EL集平を始めとする自発光素干は、素子に電圧が印加されていない状態、すなかもEL業平がに、展表示の時には会が仕間題とはなりにくい。しかし、自表示の場合には、長時間の点灯によって劣化したEL素平(この場合はアイコン等を表示していた場かのEL素干)においては、同じ電流を供給したとしても、図10(C)においては、同じ電流を供給したとしても、図10(C)において101で示すように、舞度が不足してムラが生する。

【0021】この頻度ムラを解決するには、亦化したE 上端子は印加する電圧を上げる方法があるが、通常、自 発光器度においては電流供除機は非一配線で構成されて おり、また、マトリクス状に配置された中での特定の1 商業に対けるE、基子への印面に圧を変えるたかの数 を顛素部で構成するのは容易でない。さらに、前途のよ うに、EL服動用下ドアのばらつき等があるため、この ようく補圧が記せませいとは言えない。

【0022】前述の問題点を解決するための方法としては、特願2000-273139に記載の技術がある。 図18を用いて以下に簡単に説明する。

【0023】図18は、共軛2000-273139に 記載の、劣化補正機能を有した自発光装置における装置 の概能である。この方法によると、各属素の点計時間 または、点が時間と点が微度とを、第1の映像信号18 01名をカウン1802にで定期的にサンサンタウ ることによって機能し、メモリ1803、1804に記 値する。その機出値の累積と、あらかじめ補正データ格 的等1806に記憶してあるEL業子の解皮排性の経時 実化のデータと参照して、EL素子の所化上充画を 変化のデータと参照して、EL素子の所化上充画を 実化のデータと参照して、EL素子の所化上充画を 第算によって補正し、第2の映像信号1801Bを得 る。この第2の映像信号1801Bとの、映像の表 をこれにより、一部の画素におけるEL業子が 劣化した表示装置1807における解度ようを補正し、 サーム音画を単くれるとしている。

【0024】 ただし、前途の方法によると、ある時点に おけるEL素子のか化の状態を直接検出しているわけで はなく、あくまでもその素子の異様点は時間または、果 様点は可聞と点牙破疾から労化の状態を住難している。 ここでいう点灯強度は、EL素子自体の点灯強度ではな く、入力されるデジタル映像信号の階間を読むことによ って得ており、前もって用意されている値正用データに 後って映像信号の補正を行うため、すなわち駆動時間に 超起しない劣化には対応できないという欠点がある。例 えば、温度変化等による劣化から生じた環底低下には、 累積点灯時間のみのカウントでは対応できない。また、 素子自体の加脚の特性ばらつきによる頻度不良もまた、 前述の方法では対応出来ない。

[0025]

【本発明の目的】よって、本発明においては、EL素子 の劣化の原因に依存しない方法によって劣化の状態の検 出を行い、もって映像信号を補正し、輝度ようのない均 一な画面表示が長期間可能な自発光装置の提供を目的と する。

[0026]

【課題を解決するための手段】前述の問題を解決する ために、本発明においては以下のような手段を講じた。 【0027】本発明の、領度施正機能を有する自発光禁 選においては、各無素性目し素子と光電実機素子とを有 し、ある隔測にて表示中の目し素子の頻度を、各画家に 配置された光電変操案子によって検出する。続いて、光 電実機業子で検出された値と、あらかじめ記憶してある 日と素子の何に野難における基準質をとせ吹すること によって頑度の不足分を演算し、補正回路によって映像 信号の層調データの補正が行われた後と表示装置に入力 される。表示装置は補圧後の機能号はよって映像 示を行う。以上の方法で、目し素子の頻度不良が生じた 自発光速度においても、頻度ムラを生することなく、均 つな表示を保っことが出来る。

【0028】以下に、本発明の自発光装置の構成について記載する。

【0029】本専門の自発法蓋の第1の特徴は、映像 信号を入力して映像を表示する自発光蓋置において、各 薦素や自発光素子の頻度を使出する再段と、前辺頻度を 記憶する手段と、前記記憶を九た頻度に応じて耐起映像 信号を補正する手段とを有し、前記補正された映像信号 を用いて映像を表示することを特徴としている。

【0031】本売明の自発光装置の第3の特徴は、映像 信号を入力して映像を表示する自発光装置において、各 庫添り自発光素子の解度を他出する。」メを個 引、 は自然数)の光電変換素子と、前記水電変換素子によっ て検出された前記を音業の自発光素子の輝度を記憶さる 記憶と、前記記憶された各面素の自発光素子の輝度に応 じて第1の映像信号の補正を行い、第2の映像信号を出 力する信号補正都と、をすする頻度補正装置と、前記第 2の映像信号によって映像の表示を行う。」メと胸書条 有する表示表置と、を有することを特徴としている。 【0032】未売明の自発光製器の第4の特徴は、未免明の自発光装器において、ルビット(加自熟弦、n22) 開創の表示を行う自発生器は、ルールビット(加自然致)の信号処理を行う服動開設を右し、頻度の低下を生していない自発光素子を有する画素は、ルビットの映像信号によって指測の表示を行い、頻度の低下を生した自発光素子を有する画素には、ルビットの映像信号に対し、ルビットの信号を用いて映像信号の確正を行うことによって、前記輝度の低下を生じれない自発光素子と、南記輝度の低下を生じれない自発光素子と、南記輝度の低下を生じれない自発光素子と、南記輝度の低下を生じれない自発光素子と、南記輝度の低下を生じればない自発光素子と、南記輝度の低下を生じた自発光素子との間で等しい頻度を得るとを特徴としている。

[0033] 本規則の自発光装置の第5の特徴は、本発明の自発光装置において、前記補正手段は、資産の低下 を生した自発光素子を有する画業に費き込まれる映像信 号には、頻度の低下の生じていない自発光素子を有する 画素に書き込まれる映像信号に対し、相対的に加算処理 を行うことを特徴としている。

【0034】本売押の自先決議置の第のが輸就、本発明の自発光装置において、前記補正手段は、表示範囲所において、報記・日発光素子を有する直案あるいは環境の低下を生していない自発光素子を有する画案に書き込まれる映像信号に対し、相対的に減算処理を行うことを特徴としている。【0035】本売明の自光光装置の第7の特徴は、本発明の自発光装置と対い、前記記を呼ばたりなって、現地側向格光装置に対い、前記記を呼ばたりなります。

【0036】本発明の自発光装置の第8の特徴は、本発明の自発光装置において、前記記憶手段はダイナミック 理記憶回路(DRAM)を用いることを特徴としている。

【0037】本売明の自発光装置の第0の特徴は、本発明の自発光装置において、前記池等手段は強誘体体記憶 回路 (Fe RAM)を用いることを特徴としている。 【0038】本売明の自発光装置の第10の特徴は、本売期の自発光装置において、前記記律手段は電気的に書き込み、読み出し、消去が可能な不研発性メモリ(EE PROM)を用いることを特徴としている。

【0039】本発明の自発光装置の第11の特徴は、本 発明の自発光装置において、前記輝度検出手段として、 前記光電変換素子にはPN型フォトダイオードを用いる ことを特徴としている。

【0040】本発明の自発光装置の第12の特徴は、本 発明の自発光装置において、前記輝度検出手段として、 前記光電変換案子にはP1N型フォトダイオードを用い ることを特徴としている。

【0041】本発明の自発光装置の第13の特徴は、本 発明の自発光装置において、前記郷度検出手段として、 前記光電変換素子にはアバランシェ型フォトダイオード を用いることを特徴としている。

【〇〇42】本発明の自発光装置の第14の特徴は、本 発明の自発光装置において、前記模出手段と、前記記憶 手段と、前記補正手段とは、前記自発光装置の外部の回 路によって構成されることを特徴としている。

【〇〇43】木発明の自発光装置の第15の特徴は、木 発明の自発光装置において、前記模括手段と、前記記憶 手段と、前記補正手段とは、前記自発光装置と同一の絶 縁体上に形成されることを特徴としている。

【0044】本発明の自発光装置の第16の特徴は、本 発明の自発光装置において、前記自発光装置はELディ スプレイであることを特徴としている。

【0045】本発明の自発光装置の第17の特徴は、本 発明の自発光装置において、前記自発光装置はPDPディスプレイであることを特徴としている。

【0046】本発明の自発光装置の第18の特徴は、本 発明の自発光装置において、前記自発光装置はFEDディスプレイであることを特徴としている。

【0047】本売明の自発光装置の風動方法の第1の特 酸は、映像信号を入力して映像を表示する自発性落置の 駆動方法であって、各画素の自発光素子の頻度を複性 し、輸高提出した各種素の自発光素子の頻度を基性し、 輸電記値された、各画素の自発光素子の頻度と基準頻度 との差に応じて第1の映像信号の補正を行い、第2の映 像信号を出力し、前記第2の映像信号を用いて映像の表 示を行っことを特定している。

【0048】本売明の自先法証面の服動法法の第2の特 数は、映像信号を入力して映像を表示する自発光装置の 駆動方法であって、光電波機業子によって各種素の自発 光業子の解度を限出し、前電光電変域集子によって機力 おたが前記を確認の自発光業子の解度を、記憶回路にお いて配信し、前電記性回路に記憶された。各種素の自発 光業子の解度と基準確度との差に応じて、信号軸正部に おいて第1の映像信号の利証を行い、第2の映像信号を 出力し、前記第2の映像信号を用いて映像の表示を行う こを計像としている。

【0049】本発卵の自発光装置の駆動方法におの第3の特徴は、本発明の自発光装置の駆動方法において、 nビット (nは自然数 n≥2) 原調の表示を行う自発光装置は、n+mビット (mは自然数) の信号処理を行う駆動回路を有し、頻度の低下を生じていない自発光素子を有する画業にしたりの機能分によって開記の機をがしまっている。 対している機能のである。 multiple を n multiple n multiple

【0050】本発明の自発光装置の駆動方法の第4の特徴は、本発明の自発光装置の駆動方法において、前記補

正手段は、輝度の低下を生じた自発光素子を有する画素 に書き込まれる映像信号には、輝度の低下の生じていない自発光素子を有する画楽に書き込まれる映像信号に対 し、相対的に加算処理を行うことを特徴としている。

【0051】本原明の自発光素面の駆動方法の部5の特 彼は、未発明の自発光素面の駆動方法において、前記補 正手段は、表示範囲外において、輝度の底下の小さい自 発光素子を有する画素とのは3輝度の底下を生じていない自発光素子を有する画素に書き込まれる映像信号には、 最も輝度の低下の大きい自発光素子を有する画素に 書き込まれる映像信号に対し、相対的に減算処理を行う ことを特徴としている。

[0052]

【売卵の実施の形態】図1を参照する。図1は、本発明の海球施加度機能を有する自発光衰度のプロック形を示し、 の海球施加度機能を有する自発光衰度のプロック形を示し、 にいる。本売即の熱学さる系線が加速器は、送電砂 部100、補正開降105、光電変換素于106等からなり、記憶回路が100は、補正用データ格納部10 と、元ストパラン103等を格納しており、また、検 出された環度を記憶する記憶回路104を有する、光電 変換素于106は、自発光素于107の発光面の一部に 重なるようにして配置されている。ここで、光電変換素 子106のサイズが大きい場合、自発光素子107からの 計解と光光電変換した後の電号は振調ならいたらの は外光光光電変換した後の電号は振調ならいとなった か、ネペアンプ等の増福回路を経由して電圧無限を得

【0053】表示装置108におけるソース信号線駆動 回路の回路図を図14(A)に示す。ここでは デジタ ル映像信号に対応した表示装置を例としている。ソース 信号線駆動回路は、シフトレジスタ(SR)1401、 第1のラッチ回路(LAT1)1402, 第2のラッチ 回路(LAT2)1403等を有する。1404は商 素、1405は、図1に示した輝度補正装置である。 【0054】各部の動作について説明する。クロック信 号(CLK)、スタートパルス(SP)にしたがって、 シフトレジスタからサンプリングパルスが順次出力され る。第1のラッチ回路では、サンプリングパルスのタイ ミングに従って、デジタル映像信号の保持を行う。図1 4 (A) に示すように、この時点では既に映像信号は補 正が完了し、第2の映像信号となっている。第1のラッ チ回路において、1水平期間分の保持が終了すると、ラ ッチパルスが出力されて第2のラッチ回路へのデジタル 映像信号の転送が行われる。その後、第2のラッチ回路 から画素への書き込みが行われる。同時に、再びシフト レジスタからのサンプリングパルスにしたがって、第1 のラッチ回路ではデジタル映像信号の保持が行われる。 【0055】続いて、輝度補正装置全体の動作について 説明する。まず、自発光装置に用いるEL素子につい

て、ある階割信号の入力に対する輝度を、その基準緯度 として・福圧用データ格納部102にあらかとの志憶させ ておく、各種素のBL素子は、この基準線度からのズレ に従って、映像信号の補正が行われる。また、この基準 解度は、ある1階割に限定したものでなくともよく、複 数の帰認において基準緯度をそれぞれ記憶させておいて も良い。

【0056】次に、テストパターンを表示装置に入力 し、画面の表示を行う。このとき、テストパターンは無 地の中間調表示あるいは白表示等が望ましい。そして、 前述した基準輝度は、その階調における基準輝度であ る。補正用データ格納部102には、基準輝度の他に あるビット数における1階調あたりの輝度変化量もまた 記憶されている。ここで検出された結果は、一旦記憶回 路104に記憶される。その後 テストバターンに従っ て、画素部でEL素子が点灯している間に、各画素に設 けられた光電変換素子によってその輝度を検出する。例 えば、あるEL素子が何らかの原因によって劣化を生じ た場合、通常はその輝度が低下する。よって、検出した 輝度と基準輝度との間には、同じ階調信号による表示で あっても、輝度の差が生ずる。その輝度の差が、現在使 用しているデジタル映像信号の何階調分かを演算し、各 画素でその階調分だけ、第1の映像信号101Aに補正 を加え、第2の映像信号101Bを得、表示装置に入力

【0057】記憶回路部100の構成として、補正用データ格納部102、 押工・ン103には、ファントパターン103には、ファシャメイン103には、ファシャメモリ等を始めとする不揮発性のメモリを用いる必要がある。また、記憶回路104については、 前述の大きに、 電源の投入ことに常に重視の使能は結果が重新されるため、 押発性のものを用いれば良い、 押発性メモリとして、 スタティック型メモリ (SRAM)、 季春田いて良い、ただし、本原明としては、これらの影性向部の構造などついてはませいます。よった

【0058】光電変換素子106による複度検出の手類は、望ましくは濃かの画像表示時に常に検出して記憶回路104の更新を行い、リアルタイムでの映像信号の補正を行うかが望ましいが、光電変換素子106の実際の動作を考えると、時間的に国際であるため、方法の1つとしては、自発光装置の電源技入時に、前途の一遇の動作を行うといった例が場付られる。無論、光電変換素子として応答が近いものを用いるとかできるのであれば、第1の映像信号と、当は第1の映像信号を入力して得られる映像の表示中にリアルタイムに検出される輝度とを比較することによって、Eし素子の頻度低下の程度を担ることが出来るので、映像の表示中に補正動作を行っとも出来るので、映像の表示中に補正動作を行うとも出来るので、映像の表示中に補正動作を行うとも出来るので、映像の表示中に補正動作を行うとも出来るので、映像の表示中に補正動作を行うとも出来るので、映像の表示中に補正動作を行うとも出来るので、映像の表示中に補正動作を行うとも出来るので、映像の表示中に対していませない。

【0059】なお、本発明の自発光装置に用いる光電変換素子としては、微小、高速応答性、安定性、入射光に

対する秘密性、高線出態度等が求められる。これらの要求から、本発明の自発光装部においては、フォトダイオードを用いることが望ましい、特に、P N接合フォトダイオードは、後に実施的にて設明するが、アロセス中で対数が容易であり、微小形成が間であるため、特に望ましいといえる。 なお、その他のフォトダイオードとして、アバランシェ型フォトダイオード等に挙げられるが、本発明においては、これらフォトダイオードのうち、いずれのものを用いて構成しても良い。

【0060】また、テストパターンと通常のデジタル映像信号の入力の切り替えには、本実施形態で示した図に おいては、スイッチ113を用いているが、特に限定せず、他の方法によっても良い。

【0061】 【実施例】以下に本発明の実施例について記述する。 【0062】 [実施例1]

【0063】劣化したEL素子において不足した輝度 を、映像信号レベルで補正する方法の1つとして、入力 されるデジタル映像信号にある補正値を加算し、実質的 に数階調上の信号に変換することによって、正常なEL 素子と同等の難度を達成する方法が挙げられる。これを 回路設計で最も簡単に実現するには、上乗せ用の階調を 処理出来るだけの同路をあらかじめ用意しておけばよ い。具体的には、例えば本発明の輝度補正機能を有する 6ビットデジタル階調(64階調)仕様の自発光装置の 場合、補正を行うための上乗せ用として1ビット分の処 理能力を追加し、実質7ビットデジタル聯調(128階 調)として設計、作成し、通常の動作においては、下位 6ビットを使用しておき、EL素子に劣化が生じた場合 には、通常のデジタル映像信号に補正値を加算し、その 加算分の信号処理は、前述の上乗せ用1ビットを用いて 行う。この場合、最上位ビット (Most Significant Bi t: MSB) は信号補正用としてのみ用いられ、実際の 表示階調は6ビットである。

【0064】[実施例2]本実施例においては、実施例1 とは異なったデジタル映像信号の補正方法について説明 する。

【0065】図1および図2を参照する。図2(A) は、図1における表示装置108の画業の一部を示して いる。なお、簡単のため、ここでは画業部に配置された 光電変換素子については図示していない。

【0066】こで、両素201~203の3 福黙について考える。まず、両素201は、劣化の生じていない 画素であり、両素202、203はいずれも、冬々ある 程度の歩化を生じているとする。このとき、劣化の程度 が開業202より高業203の方が大きいとすると、当然ながら劣化に伴う輝度の底下も大きくなる。つま り、ある中間副を表示さると、図2(8)のように程度 シグシ生ずる。直案201の薄度に対し、両業202の 螺皮は低、なり、さらに曲素203の腐敗は低くなる。 【0067】次に、実際の補正動作について説明する。 まず、加算地理による輝度が補正について説明する。 【0068】まず、ある解理信号によって点灯するEL 素子の海度をあらか止め測定し、基準再度としたもの と、あるデジクル映像信号 I 隔週あたりの輝度変化量を を、補工用データ格納部102に記憶しておく、続い で、あるテンドッターンによる表示を行い、画面的の各 画業について、光電変損素于106によって頻整を 出、信号に変換する。基準解皮と各画家における輝度の 機出結果は、補口部10810年の大力をおる。このと 後、 後、 は、 日本に対ける輝度の検出結果は、一旦記憶回路104 に記憶された後、読み出しによって補正回路105に入 力される。

【0069】その後、補正関係105において、入力さ 北た各級値から演集を行い、各画素に書き込むデジクル 映像信号の補正基を決定し、実際に検証を行う。一例を 図2(0)に示す、ここで、基準頻度点に対し、需素2 01の頻度が19。であったとする。ここで、デジタル映像信 今の補正領は、基準頻度(A)と検出網度(B₁~B₈) の差をどり、その差を単位原則あたりの頻度変化像

(X) 下除したもので求められる。ここでは、図2 (C) に示したように、両書201では補正量が"0"、 画書202では補正量が"1"、画書203では補正量 が"2"となる。解接の差が1署測以内の場合は、それぞ で近段して補正量を決定する。この場合、例えば0・5 階級分の頻度を視界として、切り上げまたは切り指てを 選択しても良いし、いずれかに統一した処理を行うよう にしても良い。

【0070】補正回路105に入力された第10映像信 号101点は、前途の方法で各画業における補正院を決 定し、選次階間号では確正局を加えることによった。 機能力力されるデジクル映像信号に、求められた補正部 の分がけ端別を上乗せし、正常を日上書と目間の分が を得る。このようにして補正が完了した第20映復信号 101時は、表示装置108へと入力され、映像の表示 を行う。

【0071】続いて、減算処理による補正方法について 述べる。図1、図3を参照する。図3(A)(B)につ いては、図2(A)(B)と同様であるので、ここでは 設明を省略する。

[0072]前述した加算処理と同様、各画素の解度を 光電炎機素子によって検出し、基準解度とともに補正回 緊に誘ひ込んでデジタル教院信号の相正を行う。 たき、基準解度とするのは、画系において最も多化の進 んだと思われる (最も解皮の低い)画案における解度で ある。この基準解度でに対し、画素301の解度が B、画素302の解度がB、画素303の解度がB。 であったとする。ここで、デジタル映像信号の補正相は、基準解度(C)と、各端常における検出解度(B)とり、その差を単皮削割あたりの解度変化量(X)で験したもので求められる。[23 (C)で示したように、画書301では補正量が一2"、画書301では、補正量が"0"となる。解度の港が目隔割以内の場合は、それぞれ近似して補正服を決定する。この場合、例えばり、5階割分の頻度を場界として、切り上げまたは切り捨て登掛化しても長い、いずれかに統一した処理を行うようにしても良い。

【0073】袖正回路105に入力された第1の映像信 号101Aは、胸途の方法で各面素における補正幅を決 定し、逐次階調信号から補正量かだけデジタル映像信号 の階調を下げることによって解度の補正を行う。図2

(D) (E) に示すように、各画素に入力されるデジタ ル映像信号から、求められた補正幅の分だけ隔割を落と し、最も輝度の低くなっているEL素子と同等の輝度に 即えられる。このようにして補正が完了した第2の映像 信号101 Bは、表示装置108へと入力される。

[0074] しかしながら、上述の手段によって補正を行うと、画面全体が頻度が外別割(オリジナルのデジタル映像信号による階割と、EL素子に歩化の生していない画案に書き込まれる第2の映像信号による階割とのは、一般である。 かって同時に、図3(り)に示すように、電気供給線の電位を変化させることにより、EL素子の両幅間の電圧 V_{11} とやや高くしてやる $(V_{11}+\delta-V_{12})$ ことによって画面全体の輝度を指することにより、図3(E)に示すように下常かつ歩っつ画面を移る。

【0075】前者の加算処理による補正の場合、デジタ ル映像信号の処理のみによって輝度ムラの補正が可能で あるというのに対し、白表示における補正が利かない (具体的には、例えば6ビットデジタル映像信号とし て、"111111"が入力された場合、これ以上の加算 が出来ない)という欠点がある。また、後者の減算処理 による補正の場合、輝度補正のための電流供給線の電位 制御が加わるが、加算処理による補正とは逆に、補正の 利かない範囲が黒表示の範囲であるため、ほとんど影響 がない(具体的には、例えば6ビットデジタル映像信号 として、"000000"が入力された場合、これ以上の 減算を行う必要なく、通常のEL素子と劣化したEL素 子との間で正確な黒表示(単にEL素子を非占灯状態と しておけばよい)が可能である。また、黒近辺の数階調 表示装置の対応ビット数がある程度高ければほとん。 ど問題とならない)という特徴がある。両者とも、多階 調化に有利な方法である

【0076】また例えば、ある階調を境界として、加算処理と減算処理の両方の補正方法を併用することで、双方のデメリットを補うことも有効な手段といえる。

【0077】一方、一旦電源を投入してテストパターン を表示し、各商素の解膜を検出した検は、映像信号の入 力系統は通常のものに切り替わり、本明細書の例では、 図1に示すスイッチ113が行う)、デジタル映像信号 を入力して映像の表示を行う。

【0078】 [実施例3] 図4を用いて、図1に示した概 略図における表示装置108の詳細を説明する。図4 (A) は表示装置全体の概略図、図4 (B) は画素部の 等価回路図である。図4(A)において、基板400の 中央部に、画素部405が配置されている。画素部40 5は、後で説明するが、EL素子、光電変換素子をそれ ぞれ有する画素406がマトリクス状に配置されてい る。 画素部405の周囲には、EL用ソース信号線駆動 回路401、EL用ゲート信号線駆動回路402、光電 交換素子用信号線駆動回路403、光電交換素子用走查 線駆動回路404が配置されている。本実施例では、各 駆動回路を1つづつ画素部の周囲に配置しているが、例 えばEL用ソース信号線駆動回路401と光電変換素子 用信号線駆動回路403、あるいはEL用ゲート信号線 駆動回路402と光電変換素子用走査線駆動回路404 を1つの回路に集積し、画素部に対向して両側配置とす るなど、異なる回路配置でも良い。各駆動回路への信号 および電源の供給は、FPC407を介して行われる。 【0079】図4 (B) は、画素406を拡大したもの である。1つの画素は、ソース信号線411、ゲート信 号線412、スイッチング用TFT413、EL駆動用 TFT414、保持容量415、EL素子416、電流 供給線417、信号出力線418、リセット信号線41 9、走査線420、基準電源線421. リセット用TF T422、バッファ用TFT423、選択用TFT42 4、光電変換素子425によって構成される。ここで、 保持容量415は、EL駆動用TFT414のゲート電 極に与える電荷を保持するために配置しているが、必ず しも配置していなくても良い。

【0081】 [実施例4]本発明の輝度補正機能を有する 自発光装置において、実施形態にて示した例 (図1) で は、輝度補正装置は表示装置108の外部に置かれ、デ ジタル映像信号 (第1の映像信号) 101 Aはまず補正 回路10 5に入力されて直ちに補正が行われ、補正済みのデジカル映像信号(第2の映像信号)10 11 bが失去 最近10 8にFP Dで全力にて入りされていた。このよう な方法によるメリットとしては、各装置のユニット化に よる互換性の高さ、応用性の良さ等が率けられるが、一 方で、舞度補正接高および表示装置を何一基板上に一体 形成することで、部品点数の大場削減による低コスト 化、省スペース化、高速駆動を実現しうる。ここでは、 基板上のレイアウトは特に信ましないが、信号後等の配 置、複雑長等を考慮しつつ、ブロックごとに近後範置す のが望ましい。

【0082】(実施例5)本実施例では、本発明の自発光 装護の再業部とその周辺に設けられる原動回路部(ソー ス信号被側駆動回路、ゲート信号線側駆動回路。 商来遊 状信号線側駆動回路)のTFTを同時に作製する方法に ついて説明する。但し、説明を簡単にするために、駆動 回路部に関しては基本単位であるCMOS回路を図示す ることとする。

【0083】図5(A)を参照する。まず、本実施例ではコーニング社の4705のガラスやま1737ガラス などに代表されるパリウムホウンイ酸ガラス。またはアルミノホウナイ酸ガラスをとのガラスからなる整核5000を用いる。なお、基第5000としては、透光性を有する基板であれば限定されず、石灰系板を用いる良い。また、本実施例の処理温度に耐えうる耐熱性を有するプラスチッと基板を用いても良い。また、本実施例の処理温度に耐えうる耐熱性を有するプラスチッと基板を用いてもたり、

【0084】次いで、基板5000上に酸化珪素膜、窒 化珪素膜または酸化窒化珪素膜などの絶縁膜から成る下 地膜5001を形成する。本実練例では下地膜5001 として2層構造を用いるが、前記絶経膜の単層膜または 2層以上積層させた構造を用いても良い。下地隙500 1の1層目としては、プラズマCVD法を用い、SiH 4、NHa、及びNoOを反応ガスとして成膜される酸化 窒化珪素膜5001aを10~200[nm] (好ましくは 50~100[nm]) 形成する。本実施例では、朦原50 [nm]の酸化窒化珪素膜5001a (組成比Si=32 [%], O = 27[%], N = 24[%], H = 17[%]) * 形成した。次いで、下地膜5001の2層目としては、 プラズマCVD法を用い、SiHa、及びN。Oを反応ガ スとして成膜される酸化窒化珪素膜5001bを50~ 200[nm] (好ましくは100~150[nm]) の厚さに 積層形成する。本実施例では、膜厚100[nm]の酸化窒 化珪素膜5001b (組成比Si=32[%], O=59 [%]、N=7[%]、H=2[%])を形成した。

【0085】次いで、下地理上に半等体開5002~5004を決議します。 の4を形成する。半導体開5002~5004は、共 品質構造を有する半導体膜を公知の手段(スパッタ法、 LPCVD法、またはアラズマCVD法等)により成態 した後、公知の結晶化処理(レーザー結晶化法、熱結晶 化法、またはニッケルなどの機能を用い、熱熱晶化法

等)を行って得られた結晶質半導体膜を所望の形状にパ ターニングして形成する。この半導体層5002~50 0.4は、2.5~8.0[nm] (好ましくは3.0~6.0[nm]) の厚さで形成する。結晶質半導体膜の材料に限定はない が、好ましくは珪素 (シリコン) またはシリコンゲルマ ニウム (SixGe_{1-x} (X=0.0001~0.0 2))合金などで形成すると良い。本実施例では、プラ ズマCVD法を用い、55[nm]の非晶質珪素膜を成膜し た後、ニッケルを含む溶液を非晶質珪素膜上に保持させ た。この非品質珪素膜に脱水素化 (500 (°C)、1時 間) を行った後、熱結晶化 (550[℃]、4時間) を行 い、さらに結晶化を改善するためのレーザーアニール処 理を行って結晶質珪素膜を形成した。そして、この結晶 質珪素膜から、フォトリソグラフィ法を用いたパターニ ング処理によって、半導体層5002~5004を形成 1.5.

【0086】また、半導体層5002~5004を形成 した後、TFTのしきい値を制御するために微量な不純 物元素(ボロンまたはリン)のドービングを行ってもよ

【0087】また、レーザー結晶化法で結晶質半導体膜 を作製する場合には、パルス発振型または連続発光型の エキシマレーザーやYAGレーザー、YVO4レーザー を用いることができる。これらのレーザーを用いる場合 には、レーザー発振器から放射されたレーザー光を光学 系で線状に集光し半導体膜に照射する方法を用いると良 い。結晶化の条件は実施者が適宣選択するものである が、エキシマレーザーを用いる場合はパルス発振周波数 30[Hz]とし、レーザーエネルギー密度を100~40 O[mJ/cm2](代表的には200~300[mJ/cm2])とす る。また、YAGレーザーを用いる場合にはその第2高 調波を用いパルス発振周波数 1~10kHzとし、レー ザーエネルギー密度を300~600[mJ/cm2] (代表的 には350~500[mJ/cm²])とすると良い。そして幅 100~1000(µm)、例えば400(µm)で線状に集 光したレーザー光を基板全面に渡って照射し、この時の 線状レーザー光の重ね合わせ率 (オーバーラップ率)を 50~90(%)として行えばよい。

[0088] 次いで、半等体開5002~5004を置

ダケー 沖経験5005を形成する、ゲート地経験50

05はプラズマCVD法またはスパック法を用い、算さ
を40~150(mi)として注業を含む神経験で形成す
。未実結例では、プラズマCVD法により110(mi)の厚さで能化空化生素機(相成化Si=32(%)、0=

59(%)、N=7(%)、H=2(%))で形成した。効
論、ゲート神経典5095は他空化生素機に現定され
るものでなく、他の往業を含む神経験を単層または積層 構造として用いても良い。

【0089】また、酸化珪素膜を用いる場合には、アラズマCVD法でTEOS (Tetraethyl Orthosilicate)

との。とを混合し、反応圧力40(Pa)、基板温度300 ~400(C)とし、高開度(13.56(Mt.))電力密 度0.5~0。8(Mca)で放電をせて形成するというできる。このようにして作製される酸作注素限は、その 後400~500(C)の第7エールによりゲート総採服 として異称な料性を得ることができる。

【0090】次いで、ゲート絶縁膜5005上に膜厚2 0~100 [nm] の第1の薄雲膜5006と - 職原100 ~400[nm]の第2の導電膜5007とを積層形成す る。本実施例では、膜厚30[ntt]のTaN膜からなる第 1の導電膜5006と、膜厚370[nm]のW膜からなる 第2の導電膜5007を積層形成した。TaN膜はスパ ッタ法で形成し、Taのターゲットを用い、窒素を含む 雰囲気内でスパッタした。また、W膜は、Wのターゲッ トを用いたスパッタ法で形成した。その他に6フッ化タ ングステン(WFg)を用いる熱CVD法で形成するこ ともできる。いずれにしてもゲート電極として使用する ためには低抵抗化を図る必要があり、W膜の抵抗率は2 O(μΩcm)以下にすることが望ましい。W膜は結晶粒を 大きくすることで低抵抗率化を図ることができるが、W 膜中に酸素などの不純物元素が多い場合には結晶化が阻 害され高抵抗化する。従って本実施例では、高純度のW (純度99.9999[%]) のターゲットを用いたスパ ッタ法で、さらに成膜時に気相中からの不純物の混入が ないように十分配慮してW膜を形成することにより、抵 抗率9~20[$\mu\Omega$ cm]を実現することができた。

【0091】なお、本実施例では、第1の遵霊牒500 6をTaN、第2の導電膜5007をWとしたが、特に 限定されず、いずれもTa、W. Ti. Mo. Al. C u、Cr、Ndから選ばれた元素、または前記元素を主 成分とする合金材料若しくは化合物材料で形成してもよ い。また、リン等の不純物元素をドーピングした多結晶 珪素膜に代表される半導体膜を用いてもよい。また、A g、Pd、Cuからなる合金を用いてもよい。また 第 1の導電膜をTa膜で形成し、第2の導電膜をW膜とす る組み合わせ、第1の導電膜をTiN膜で形成し、第2 の導電膜をW膜とする組み合わせ、第1の導電膜を際化 タンタル (TaN)膜で形成し、第2の薄雷障をA1膜 とする組み合わせ、第1の導電膜をTaN膜で形成し、 第2の導電膜をCu膜とする組み合わせとしてもよい。 【0092】次に、図5 (B) に示すようにフォトリソ グラフィ法を用いてレジストからなるマスク5008を 形成し、電極及び配線を形成するための第1のエッチン グ処理を行う。第1のエッチング処理では第1及び第2 のエッチング条件で行う。本実施例では第1のエッチン グ条件として、ICP (Inductively Coupled Plasma: 誘導結合型プラズマ) エッチング法を用い、エッチング 用ガスにCF4とC12とO2とを用い、それぞれのガス 流量比を25/25/10(sccm)とし、1(Pa)の圧力で コイル型の電極に500[W]のRF(13,56[M]

2) 電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行った。ここでは、松下電器産業(株)製の1CPを用いたドライエッチング装置(Wodel E645-□1C P)を用いた。基板側(試材ステージ)にも150(W)のRF (13.5 60(M2) 電力を投入し、実質は良の自己パイアス電圧を印加する、この第1のエッチング条件によりW設をエッチングとでからである。大の一部大・シスを行ったが、また。より、10m/min.]、下aNに対するエッチング速度は20.3 9(ma/min.]、下aNに対するエッチング速度は20.3 9(ma/min.]、下aNに対するエッチング速度は80.3 2(ma/min.]であり、「aNに対するエッチング速度は80.3 2(ma/min.]であり、「aNに対するエッチング速度は80.3 た。の第1のエッチング条件によって、Wのテーバー機は、約261となる。

【0093】この後、図5(B)に示すようにレジスト からなるマスク5008を除去せずに第2のエッチング 条件に変え、エッチング用ガスにCF₄とC1₂とを用 い、それぞれのガス流量比を30/30[sccm]とし、1 [Pa]の圧力でコイル型の電極に500[W]のRF(1 3. 56 [MHz]) 電力を投入してプラズマを生成して約 30秒程度のエッチングを行った。基板側(試料ステー ジ) にも20[W]のRF(13,56[MHz]) 電力を持 入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。CF 4とC12を混合した第2のエッチング条件ではW膜及び TaN膜とも同程度にエッチングされる。第2のエッチ ング条件でのWに対するエッチング速度は58.97fg m/min.]、TaNに対するエッチング速度は66.43 [nm/min.]である。なお、ゲート絶縁膜上に残渣を残す ことなくエッチングするためには、10~20[%]程度 の割合でエッチング時間を増加させると良い。

【0094】上記郊1のエッチング処理では、レジストからなるマスク5008の形状を適したものとすることにか、基核側に印加するパイアス電圧の効果により第1の等電限及び第2の準電限の端部がテーバー形状となる。このテーバー部の角度は15~45°とすればよい、こうして、第1のエッチング処理により第1の尊電層と第2の準電階が009~5013第1の第2の第2の準電階が009~5013時とが表現しまります。ゲート総を振り509~5013時と13日というには、第1の形状の準電階5009~5013時には、第1の形状の準電階5009~5013時には、第1の形状の準電階5009~5013時になる。ゲート総を振り505においては、第1の形状の準電階5009~5013で変われない領域は20~50[m]程度エッチングされ渡くなった領域が形成される。

【0095】そして、レジストからなるマスク5008 を除去せずに第1のドービング処理を行い、半導体側に ・型を付与する不確物元素を添加する(図5 (8))。 ドーピング処理はイオンドーブ法、若しくはイオン注入 法で行えば良い、イオンドーブ法の条件はドーズ量を1 よい10^{30~55×10¹⁶ [atoms/cm²]とし、加速電圧を6 0~100 [ke²]として行う。本実施側ではドーズ量を 1.5×10¹⁶ [atoms/cm²]とし、加速電圧を80 [ke²] として行った。四型付与する不加速制定形を80 [ke²]}

【0096】続いて、図5 (C) に示すようにレジスト からなるマスク5008を除去せずに第2のエッチング 処理を行う。ここでは、エッチング用ガスにCF。とC 12と02とを用い、それぞれのガス流量比を20/20 /20 [sccm]とし、1 [Pa]の圧力でコイル型の電極に5 00[W]のRF(13,56[MHz])電力を投入してプ ラズマを生成してエッチングを行った。基板側 (試料ス テージ) にも20[W]のRF(13,56[MHz]) 電力 を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。 第2のエッチング処理でのWに対するエッチング速度は 124. [nm/min.]、TaNに対するエッチング速度は 20. [nm/min.]であり、TaNに対するWの選択比は 6.05である。従って、W膜が選択的にエッチングさ れる。この第2のエッチングによりWのテーパー角は7 0°となった。この第2のエッチング処理により第2の 導電層5017b~5021bを形成する。一方、第1 の導電層5009a~5013aは、ほとんどエッチン グされず、第1の導電層5017a~5021aを形成 する。

【0097】次いで、第2のドーピング処理を行う、ド ーピングは第2の導電層5017b~5020bを不純 物元素に対するマスクとして用い、第1の導電層のテー パー部下方の半導体層に不純物元素が添加されるように ドーピングする。本実験例では、不縁物元素としてP (リン)を用い、ドーズ量1.5×1014 [atoms/c n²]、電流密度 0.5[μA]、加速電圧 9 0 [keV] にてプ ラズマドーピングを行った。こうして、第1の導電層と 重なる低濃度不純物領域5022~5024を自己整合 的に形成する。この低濃度不純物領域5022~502 4へ添加されたリン(P)の濃度は、1×1017~5× 1018 [atoms/cm3] であり、且つ、第1の導電層のテー パー部の膜厚に従って緩やかな濃度勾配を有している。 なお、第1の導電層のテーパー部と重なる半導体層にお いて、第1の導電層のテーパー部の端部から内側に向か って若干、不練物濃度が低くなっているものの ほぼ間 程度の濃度である。また、高濃度不純物領域5014~ 5016にも不純物元素が添加される(図6(A))。 【0098】次いで、図6(B)に示すように、フォト リソグラフィ法を用いて、第3のエッチング処理を行 う。第3のエッチングを行わない領域には、レジストか らなるマスク5025を形成する。この第3のエッチン グ処理では第1の導電層のテーバー部を部分的にエッチ

ングして、第2の導電層と重なる形状にするために行われる。

【00の9】第3のエッチング処理におけるエッナング 条件は、エッチングガスとしてC1;とSFsとを用い、 それぞれのガス流量批を10/50[scca)として第1及 び第2のエッチングと同様に ICPエッチング法を用い で行う。なお、第3のエッチング処理でのTa Nに対す るエッチング速度は、111、2[mu/min.]であり、ゲート総様限に対するエッチング速度は、12、8[mu/min.]であり、ゲート総様限に対するエッチング速度は、12、8[mu/min.]である。

【010】本実施例では、1.3(Pa)の圧力でコイル型の電極に500(W)のF(13.5(MR)電力 を投入してプラズマを生成してエッチングを行った。基板側(試料ステージ)にも10(W)のFF(13.56(MR)電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を1mであ。以上により、第1の機電景5026a~5028aが形成される。

【0101】上記第3のエッチングによって、第1の郷電層5026a~5028aと重ならない不統物領域 (LDD領域)5029~5030が形成される。な 3、不統物領域(GOLD領域)5022は、第1の郷電階5017aと重なったままである。

【0102】このようにして、本実施例は、第1の導電 第5026a~5028aと重ならない不純物開版(DD領域)5029~5030と、第1の準電階501 7aと重なる不純物領域(GOLD領域)5022を同 時に形成することができ、TFT特性に応じた作り分け が可能となる。

[0103] 次いで、レジストからなるマスク5025 を除去した後、ゲート絶縁照5005をエッチング処理 たる。ここでのエッチング処理は、エッチングガスにC HF,を用い、反応性イネンエッチング法(RIE法)を用いて行う。本実施例では、チャンバー圧力6、7度、01、FF電別の01例)、CHF,ガス液量う5[sccal で第3のエッチング処理を行った。これにより、高濃度不終的前級5014~5016の一部は露星し、ゲート絶縁照5005~50051が形成される。

【0104】次に、新たにレジストからなるマスク50 31を形成して第3のドービング処理を行う。この第3 のドービング処理により、pチャネル型TFTの活性層 となる中導体層に前定第10導電型(n型)とは速の第 2の時電型(p型)を付与する不純析理系が延加されて 不純前環域503~2~5033を形成する。(図2)

(C))第1の導電層5028aを不純物元素に対する マスクとして用い、p型を付与する不純物元素を添加し て自己整合的に不純物領域を形成する。

【0105】本実施例では、不純物領域5032~50 33はジボラン(B₂H_e)を用いたイオンドーア法で形 成する。なお、この第3のドーピング処理の際には、n チャネル型TFTを形成する半導体層はレジストからな るマスク5031で置われている。第1のドーピング処理及び第2のドーピング処理によって、不純物領域5032~5033にはそれぞれ様なる領域でリンが冷加されているが、そのいずれの規模においてもり型を付与する不純物元素の態度が2×10%~2×10%16tomeがとなるようにドーピング処理することにより、ロチャネル型下下のツース機能もよびドレイン領域として機能するために何ら関係性をしていません。

【0106】以上までの工程でそれぞれの半導体層に不 純物館域が形成される。なお、本実施例では、ゲート絶 経販をエッチングした後で不純物(B)のドーピングを 行う方法を示したが、ゲート絶縁膜をエッチングしない で不純物のドーピングを行っても良い。

【0107】次いで、レジストからなるマスク5031を除去して図7(A)に示すように第1の側間絶縁限5034としては、アラズマCVD法またはスパック法を用い、厚さを100~200[m]として注案を含む絶縁取で形成する。本実施例では、アラズマCVD法により原厚150[m]の配化窓化主素膜を形成した。効論、第1の個間絶縁限5034は能化燃化生素膜に限定されるものでなく、他の注案を合む絶縁要を用層よたは積層構造として用いても良い。

【0108】次いで、それぞれの半導体層に添加された不能物工業を活住化処理する工程を行う。この法性化工程はファーネスプニールが全用いる教アニールを行う。 終アニール法としては、酸素濃度が1(ppの)以下好ましくは0.1 [ppの]以下の窒素雰囲気中で400~700[で]、代表的には500~550[で]で行えばよく、本実維例では550[で]、4時間の熱処理で活性化処理を行った。なお、熱アニール法の他に、レーザーアニール法、またはラビッドサーマルアニール法(RTA 法)を適用することができる。

[0109]なお、本実施所では、上記活性化処理と同 時に、結晶化の際に触媒として使用したN1が高濃度の Pを含む不純物環境(5014、5015、5032) にゲッタリングされ、主たチャネル形成環境となる半導 体帯中のニックル環境が経済もあ、このようにして作 製したチャネル形成領域を有するTFTはオフ電流値が 下がり、結晶性が良いことから高、電界製理移動皮が得 られ、具好な神性を追載することができる。

【0110】また、第10層間触縁膜5034を形成する前に活性化処理を行っても良い、ただし、用いた配線 材料が熱に動い場合には、未実態例のように経験を保 護するため欄間絶縁膜5034(シリコンを主成分とす る絶縁膜、例えば強化は紫膜)を形成した後で活性化処 理を行うことが毎1い。

【0111】その他、活性化処理を行った後でドービング処理を行い、第1の層間絶縁膜5034を形成させても良い。

[0112] さらに、3~100(%)の水素を含む雰囲 気中で、300~550(で171~121回的急煙煙を 行い、半導体順を木素化する工程を行う。本実験値では 水素を約3(%)の含む窒素雰囲気中で410(で)、1時 間の熱処理を行った。この工程は開配棒機関5034に 会まれる未常に リ半導体周ック・グリングボンドを幹 端する工程である。水素化の他の手段として、プラズマ 水素化 (プラズマにより励起された水素を用いる)を行ってもおい。

【0113】また、活性化処理としてレーザーアニール 法を用いる場合には、上記木素化を行った後、エキシマ レーザーやYAGレーザー等のレーザー光を照射するこ とが望ましい。

【0115】次いで、第1の同感絶縁限り33および 平坦化戦5035にコンタクトホールを形成し、配線5 036~5041を形成する。本実施例においては、膜 厚50(ma)の下1 限と、膜厚500(ma)の合金膜(A1 と下1との合金側)との積開像5パターニングして形成 するが、他の噂電膜を用いても良い、またこのとき、配 線と同様特で、ゲート信号線50426回時に形成される。

【0116】次いで、プラズマCVD法により、注集を含む複様材料や有機樹脂からなる第2の帰間始絶数5043を接続材料としては、酸化生素、愛化珪素・酸化整化排を用いることができ、また有機棚店しては、ボリイミド、ポリアミド、アクリル、BCB(ベンゾシクロブテン)などを用いることができる。なお、酸化医化生素際の原限として好ましくは1~5(加)とすれば、よい、酸化整化珪素膜は、脱自身に含まれる水方が少ないたと無手の変化を明える上で有効である。

【0117】その後、配像5037に達するコンタクトホールを形成し、光電変換案子のカソード電振5044 を形成する。本実施例においては、この金属限にスパッタ法によるアルミニウムを用いているが、その他の金属、同えば下i、Ta、W、Cu等を用いることができる。また、単層でなく、複数の金属拠からなる積層構造によって形成しても良い。

【0118】次に、水素を含有する非晶質は素限を成 販、パターニングし、光電変換層5045を形成する。 続いて、透明場電膜からなるカソード電像5046を、 同様に全面成限の後、パターニングを行って形成する。 【0119】次に、図8(A)に示すように、第3の間 間絶縁限5047を形成する。第3の間間絶縁服504 7としては、ポリイミド、ポリアミド、ポリイミドアミド、アクリル等の樹脂を用いることで、平坦な表面を得ることが出来る。本実施例においては、膜厚 $0.7(\mu$ ョのポリイミド腺を形成した。

【0120】次いで、配線5040に達するコンタクトホールの形成後、透明滞電膜800~120 [mm]の戻さ
で粉成し、パターニングすることによって画楽電報5048を形成する (関8(A))。なお、本実施所では、画楽電報5048には、能化インジウム、スズ(TTO)膜や電化インジウムに2~20(%)の酸化単鉛(ZnO)を混合した透明滞電膜を用いる。

(01211次に、BL用5049を素法法により形成 し、更に素者法により陰極電艦(MgAg電機)505 0を形成する。このときEL開5049及び陸極電低5 050を形成するに先立って需素電番5048に対して 然処理を能し、水分を完全に除去しておくことが望まし い。なお、未実施所ではEL素子の機能電極としてMg Ag電離を用いているが、公知の他の材料であっても良い。

【0122】なお、EL層5049としては、公知の材料を用いることができる。本実施例では正孔輪影開 (Bo let transport ling layer) 及び発光層 (Ealitting layer) でなる2層構造をEL層とするが、正孔注入層、電子注入層法しては電子輸送層のいずれかを設ける場合もある。このように組み合わせは既に複々な例が報告されており、そのいずれの構成を用いても組みない。

【0123】本実施例では正孔輸送層としてポリフェニレンビニンと豪産法により形成する。また、発光層と たては、ポリビニルカルパゲールに1、3、4 - オーオキサ ジアゲール誘導体のPBDを30~40(%)分子分散させたものを素着法により形成し、緑色の発光中心として クマリン6をおりに3%添加している。

【0124】また、EL欄5049を散素や大分から展 腹するために、保護膜等を形成することが望ましい。本 実施例ではパイッシベーション限5051として300(n m)厚の窒化珪素膜を設ける。このパッシベーション膜5 051と除物電格5050形成の後に大気解放しないで 連絡的に乗ります。

【0125】なお、EL層5049の膜原は10~40 0(mal) (典型的には60~150(mal)、陰極電極50 50の厚さは80~200(mal) (典型的には100~1 50(mal)とすれば良い。

[0126] こうして図8(A)に示すような構造のE モジュールが完成する。なお、本実施例におけるEL モジュールの中撃工程においては、回路の構成および工程の関係上、ゲート電極を形成している材料であるT a、Wによってツース信号線を形成し、ソース、ドレイ ン電極を形成している配線材やあるAIによってゲート信号像を形成しているが、異なる材料を用いても良い。 【0127】図16は、本実施例にて説明した工程に従って作成される自発光装置における、画素部の回路配置の例である。各部に付されている番号は、等価回路である図4に付したものと同一である。図5〜図8中αー

 α' 、 $\beta - \beta'$ 、 $\gamma - \gamma'$ とあるのは、本図16中の同符号部分の断面に該当する。

【0128】本実施例によって、TFTからなる駆動回路と、図8(A)に示した画素部とを同一基板上に形成することができる。

【0129】なお、本実施例においては、EL素子の素 脊膚成から下面出射(光の出射方向はTFT基板側であ る)となるためスイッチング用TFT413にnチャネ ル型TFT、EL駆動用TFT414にpチャネル型T FTを用いるという構成を示したが、未実施例は、好ま にい1形態にすず、これに触られるを興せない。

していたのようなよくない。 「0130」なお、本実施例においては、商業電筒(陽 極)5048上にEL屋5049を形成させた後、陰極 電極5050を形成させる構造を示したが、商業電筒 (機管)上にEL層及び隔極を形成させる構造としても 良い。また、この時、スイッチング用丁FTおよびEL 駆動用TFTは、本実施例で説明した低速度不被物前域 (LDD側域)を有するnチャネル型下FTで形成する のが望ましい。

【0131】ただし、この場合には、これまで説明した 下面出射(ELからの出射光がTFTを形成しているア クティブマトリクス基板側に照射される)と異なり、ト 面出射の形態をとる。一例を図17に示す。この場合 は、EL素子の発光方向に合わせて、光電変換素子の受 光部もまた、本実施例とは逆の構造とする。さらに工程 の順序も、第2の層間絶縁膜5043の形成後、先にE L層を形成し、続いて第3の層間絶縁膜5047を形成 し、その後で光電変換素子を形成する工程順序をとる。 【0132】[実施例6]図13を参照する。本発明の輝 度補正機能を有する自発光装置においては、その表示装 置がアナログ映像信号に対応したものである場合にも容 易に適用が可能である。そのような場合には 補正回路 1305から出力される第2の映像信号(デジタル映像 信号) は、D/A変換回路1314によってアナログ映 像信号へと変換され、アナログ映像信号に対応した表示 装置1308へと入力されて画像の表示が行われる。

【0131図13における表示装置1308における ソース信号線服勢回路の回路図を図14(B)に示す。 ここでは、アナログ映像信号に対応した表示装置を何と している。ソース信号線服勢回路は、シフトレジスタ (SR)1411、レベルシフタ1412、バッファ1 413、サンプリングスイッチ1414等を有する。1 415は商業、1416は、図13に示した輝度補正装置、1417はD/A突換回路である。

【0134】各部の動作について説明する。クロック信号(CLK)、スタートバルス(SP)にしたがって、

シフトレジスタからサンプリングパルスが順次出力される。その後、レベルシフタによってパルスの電圧層幅が 放大され、パッファを経由して出力される。デジタル映 像信号は、輝度地圧差距においてそれを大橋正が行われ、D/A変換回路においてチログ吹幅信号へと変換 され、ピデイ信号線へと入力される。その徐サンブリン グパルスのタイミングにしたがってサンプリングスイッ チが開き、ビデイ信号線へ入力されているアナロツ県保 信号をサンプリングル、電圧停機を直接と乗ぎ込むこと

によって画像の表示を行う。 【0135】なお、図13に示した例では、輝度補正装 置は表示装置の外部に設けられているが、実施例4で述 べたとおり、これらを同一基板上に一体形成しても良 い。

【0136】【実施例7】本発明において、三重項励起子 からの機光を発光に利用できるE L 材料を用いること で、外部発光量子効率を飛端的に向上させることができ る。これにより、E L 素子の底消費電力化、長寿命化、 および軽量化が可能になる。

【0137】ここで、三重項励起子を利用し、外部発光 量子効率を向上させた報告を示す。

(T.Tsutsui, C.Alachi, S.Saito, Photochemical Processes in Organized Molecular Systems, ed. Alfonda, (Elsewier Sci. Pub., Tokyo, 1991) p. 437.) 上記の論文により報告されたEL材料 (クマリン色素) の分子式を以下に示す。 (0 1 3 8 1)

(4:11

[O139] (M.A.Baido, D.F.O'Brien, Y.You, A.Sho ustikov, S.Sibley, M.E.Thompson, S.R.Forrest, Natu re 395 (1998) p.151.)

上記の論文により報告されたEL材料 (Pt錯体)の分子式を以下に示す。

【0140】 【化2】



[O 1 4 1] (M.A.Baldo, S.Lamansky, P.E.Burrrows, M.E.Thompson, S.R.Forrest, Appl.Phys.Lett.,75 (19 99) p.4.)

(T.Tsutsui, M.-J.Yang, M.Yahiro, K.Nakamura, T.Wa tanabe, T.tsuji, Y.Fukuda, T.Wakimoto, S.Mayaguch i, Jpn.Appl.Phys., 38 (12B) (1999) L1502.)

上記の論文により報告されたEL材料 (1 r 錯体) の分 子式を以下に示す。

[0142]

【化3】



[0143]以上のように二東項助起子からの爆光発光 を利用できれば原理的には一重項助起子からの強光発光 を用いる場合より3~4倍の高い外部発光量子効率の実 現が可能となる。なお、本実施例の構成は、実施例1~ 実施例6のいずれの構成とも自由に組みあせて実施する ことが可能である。

【0144】【実施例8】本発明の自発光装置を応用した ELディスプレイは、自発光型であるため液晶ディスプ レイに比べて明るい場所での視認性に優れ、しかも視野 内が広い。従って、様々な電子機器の表示部として用い ることが出来る。

【0145】なお、ELディスプレイには、パソコン用 表示装置、TV放送受信用表示装置、広告表示用表示装 置等の全ての情報表示用表示装置が含まれる。また、そ の他にも様々な電子機器の表示部に本発明の自発光装置 を用いることが出来る。

【0146】その様な本契明の電子機器としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル型表示装置(ハッドマウントデュスアレイ)、ナビゲーションシンテム、音響再生装置(カーオーディオ、オーディオコンボ等、大小ト型パーソナルコンピュータ、携帯電流、携帯開始常木(モバイルコンピュータ、携帯電流、携帯型ゲー人機または電子書新等)、記録媒体を備えた画像再生装置(具体的にはデジタルビデオディスク(DV)の多の記録媒体を再生し、その画像を表示しるディスアレイを備えた装置)などが導げられる。特に、斜め方向から見るこのか、携帯情報端末は援野角の広さが重要複されるため、ELディスアレイを用いることが望ましい。それら電子機器の具体例を図11および図12に示す。

【0147】図11(A)はBLディスアレイであり、 筐体3301、支持台3302、表示部3303等を む。本売明の自発光装置は未不部3303にて用いるこ とが出来る。ELディスプレイは自発光型であるためバ ックライトが必要なく、液晶ディスプレイよりも薄い表 示部とすることが出来る。 【0148】図11(B)はビデオカメラであり、本体 3311、表示部3312、音声入力部3313、操作 スイッチ3314、バッテリー3315、受像部331 6等を含む。本発明の自発光装置は表示部3312にて 用いることが出来る。

【0149】図11(C)はヘッドマウントEしディス アレイの一部(右片側)であり、本体3321、信号ケ ーブル3322、頭部固定バンド3323、表示部33 24、光学系3325、表示装置3326等を含む。本 発明の自発・装置は表示装置3326にて用いることが 出来る

【0150】図11(D)は証録媒体を備えた面原用生 整選(具体的にはDVD再生規置)であり、本体333 1、記録媒体(DVD等)3332、提作スイッチ3 33、表示部(a)3334、表示部(b)3335等 を含む、表示部(a)3334は主として面度構造を表示し、表示部(b)3356注として文字情報を表示し、方示部(b)3356注として文字情報を表示 するが、本発明の自発光装置とこれら実容情報を表示 するが、本発明の自発光装置とこれらまでが出来る。 なお、記録媒体を備えた面膜原生装置には家庭用ゲーム 機器なども変われる。

【0151】図11(E)はゴーグル型表示装置(ヘッドマウントディスプレイ)であり、本体3341、表示部3342、アーム部3343を含む。本発明の自発光装置は表示部3342にて用いることが出来る。

【0152】図11(F)はパーソナルコンピュータであり、本体3351、筐体3352、表示部3353、キーボード3354等を含む。本発明の自発光装置は表示部3353にて用いることが出来る。

【0153】なお、将来的にEL材料の発光頻度が高く なれば、出力した画像情報を含む光をレンズ等で拡大投 影してフロント型あるいはリア型のプロジェクターに用 いることも可能となる。

[0154]また、上記電子機器はインターネットやC ATV (ケーブルテレビ)などの電子通信回線を選比て 配信された情報を表示することが多くなり、特定動画情 報を表示する機会が増してきている。 BL材料の応答連 度は非常に高いため、 BLディスアレイは動画表示に好 ましい。

【0155】また、ELFィスプレイは発光している部 分が電力を消費するため、省消費電力化のためたは発光 部分が極力少なくなるように情報を表示することが望ま しい、徒って、携帯情報電末、特に携帯電影や音響再生 装置のような文字情報を主とする表示部にELディスプ レイを用いる場合には、非光光部分を背景として文字情 報を発光部分で形成するように駆動することが望まし

【0156】図12(A)は携帯電話であり、本体34 01、音声出力部3402、音声入力部3403、表示 部3404、操作スイッチ3405、アンテナ3406 を含む、本発明の自発光装置は表示部3404にて用いることが出来る。なお、表示部3404は無色の背景に 自色の文字を表示することで携帯電話の消費電力を抑え ることが出来る。

【0157】図12(B)は音響再生装置、具体的には カーオーディオであり、本体3411、表示部341 、操作スイッチ3413、3414を含む、未発明の 自発光装置は表示部3412にて用いることが出来る。 また、本実施所では車載用オーディオを示すが、携帯型 等定限用の音響中表置に用いても良い、なお、表示部 3414は黒色の背景に白色の文字を表示することで消 實電力を抑えられる。これは携帯型の音響再生装置において特に有かある。

【0158】図12(C)はデジタルカメラであり、木 体3501、表示部(A)3502、接眼部3503、 操作スイッチ3504、表示部(B)3505、バッテ リー3506を含む。木彫明の電気光学装置は、表示部 (A)3502、表示部(B)3505にて用いること が出来る。

【0159】以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広 く、あらゆる分野の電子機器に用いることが可能であ る。また、本実施例の電子機器は実施例1~実施例7に 示したいずれの構成を適用しても良い。

【発明の効果】本発明の自発光装置によって、EL素子 の劣化あるいは他の原因による頻度の不足を回路側で補 正し、頻度ムラのない均一な画面の表示が可能な自発光 装置を構修することが出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の輝度検出、補正機能を有する自発 光装置のブロック図。

【図2】 加算処理による補正方法を示した図。

【図3】 減算処理による補正方法を示した図。

【図4】 本発明の輝度検出、補正機能を有する自発 光装置における表示装置のブロック図および画素部の等 価回路図。

【図5】 アクティブマトリクス型自発光装置の作成 工程例を示した図。

【図6】 アクティブマトリクス型自発光装置の作成 工程例を示した図。

【図7】 アクティブマトリクス型自発光装置の作成 工程例を示した図。

【図8】 アクティブマトリクス型自発光装置の作成 工程例を示した図。

【図9】 時間階調方式について説明した図。

【図10】 自発光素子の劣化による画面の輝度ムラ の発生を示した図。

【図11】 本発明の輝度検出、補正機能を有する自 発光装置の電子機器への応用例を示した図。

【図12】 本発明の輝度検出、補正機能を有する自 発光装置の電子機器への応用例を示した図。

【図13】 本発明の輝度検出、補正機能を有する自 発光装置のブロック図。

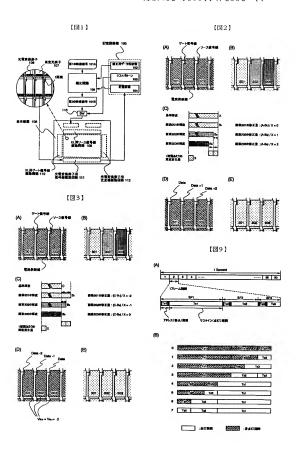
【図14】 本発明の輝度検出、補正機能を有する自 発光装置における、デジタル映像信号入力方式およびア ナログ信号入力方式のソース信号線駆動回路のブロック 図。

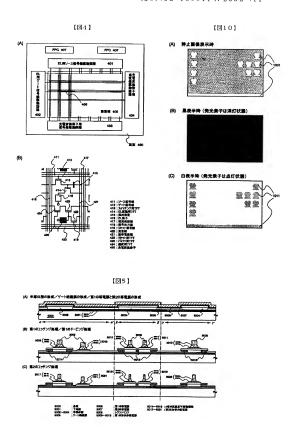
【図15】 従来の自発光装置の一例を示した図。 【図16】 本発明の輝度検出、補正機能を有する自 発光装置における画素部の配線パターンの一例を示した

■ 【図17】 アクティブマトリクス型自発光装置の作成工程例を示した図。

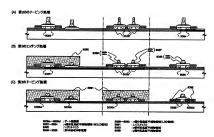
【図18】 特願2000-273139に記載の、 補正機能を有する自発光装置のブロック図。

OR THE THE ENGINEERS ATTEMPTED.



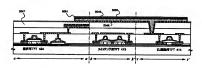


【図6】



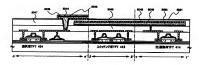
[図8]

(A) 第3の原開終斡集・EL業子・バッシベーション業等成

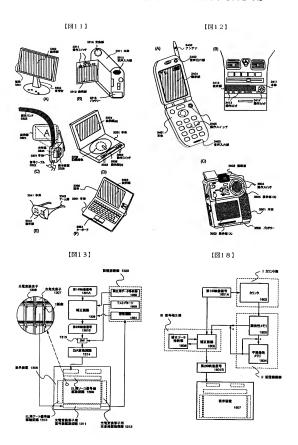


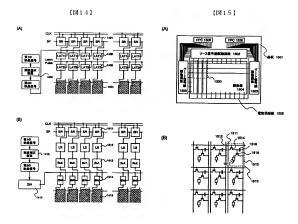


【図17】

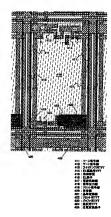








【図16】



| フロントページの続き | 3 | | |
|-----------------|------|--------------|-------------|
| (51) Int. Cl. 7 | 識別記号 | FI | ₹~73~\^(参考) |
| G 0 9 G 3/20 | 670 | G 0 9 G 3/20 | 670J |
| | 680 | | 680H |
| H O 5 B 33/08 | | HO5B 33/08 | |
| 33/14 | | 33/14 | Δ |